

厚銅エッチング評価機

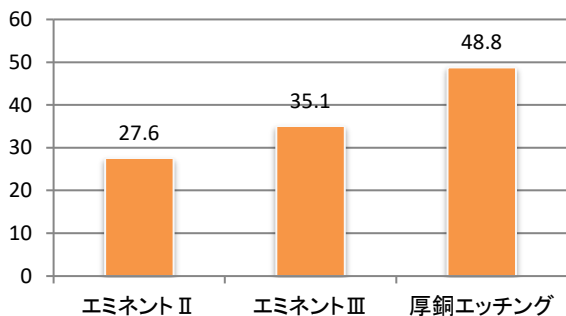


メルテックス(株) 大宮CSセンター内

基板サイズ	Max:510mm×510mm Min:150mm×150mm
銅厚	100μm～
スプレイ圧	常用0.3MPa (Max:0.4MPa)
薬液	塩化第二銅液 (CuCl ₂)

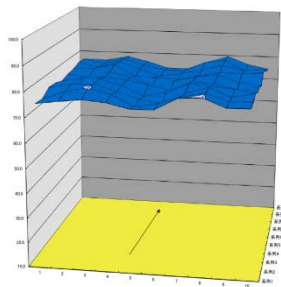
◆エッチングレート

エッチングレート (um/min)



◆均一性 (Cu:175μmを100μmエッチング)

上面
レンジ : 7.4μm
Unifo. :94.3%



下面
レンジ : 7.1μm
Unifo. :95.4%

